



导热粘接胶

Thermo-conductive Adhesive

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

导热粘接胶提供高导热特性的同时,还提供良好的粘接性,起到散热和固定的作用。

Thermal conductive adhesive provides high thermal conductivity while also providing good adhesion, playing a role in heat dissipation and fixation.

产品特点

PRODUCT FEATURE

- 同时提供含硅和非硅产品
- 高绝缘性
- 适合高湿、腐蚀环境
- Provide silicone and non-silicone products
- High insulation
- Suitable for high humidity and corrosive environment

典型应用

TYPICAL APPLICATION

- 电芯
- MOS 管
- 电子器件
- 车载设备
- Battery cell
- MOSFET
- Components
- Auto-electronics

产品参数

PRODUCT PARAMETER

产品型号 Product Name	导热系数 Thermal Conductivity	密度 Density	硬度 Hardness	挤出率 Extrude Rate without Tip	体积电阻率 Volume Resistivity	操作时间 Pot Life	固化时间 Cure Time	使用温度 Application Temperature	阻燃等级 Flammability Rating	保质期 Shelf Life
	W/m.K	g/cm ³	Shore 00	g/min	Ω·cm	day@25℃	min@100℃	℃	UL-94	month
Tbond 70	7.0	3.20	88	20	1.0*10 ¹³	7	120	-40 ~ 150	V-0	6